



RE200-HP

- Carta in resina fenolica FR2 1,50 mm
- Faccia singola 35 µm Cu
- Protezione organica per superfici (OSP)
- Reticolo forato 2,54 x 2,54 mm
- 38 x 61 rilievi di saldatura 2,20 mm Ø
- Diametro del foro 1,00 mm
- Dimensioni 100 x 160 mm